（上接B241版）

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月20日上午10:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月13日

7、出席对象：

（1）截至2026年5月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东。

上述股东可亲自出席股东会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区科技路（南延伸段）808号，崇达大厦19层3号会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司2026年度对子公司担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于为参股子公司提供担保额度预计暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于拟变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》	非累积投票提案	√

特别强调事项：

1、本次股东会审议的议案5、6、7、10为特别议案，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2、本次股东会将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

3、上述议案具体内容详见同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体上的相关公告。

4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、现场会议登记时间：2026年5月14日，上午9:00至11:00，下午14:00至16:00。

2、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可以信函、邮件或传真方式登记（需提供有关证件复印件，在2026年5月19日16:00点前送达公司），公司不接受电话登记。

3、登记地点：公司证券法务部办公室

地址：深圳市光明区凤凰街道东坑社区科能路（南延伸段）808号，崇达大厦。

联系人：朱翔华

联系电话：0755-32980699

电子邮箱：zqb@suntak.pcb.com

4、其他事项

（1）现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

（2）出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，根据《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》，将参加网络投票的具体操作流程提示如下：

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362815”，投票简称为“崇达投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月20日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

崇达技术股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席崇达技术股份有限公司于2026年5月20日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	√			
3.00	《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
4.00	《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
5.00	《关于公司2026年度对子公司担保额度预计的议案》	√			
6.00	《关于为参股子公司提供担保额度预计暨关联交易的议案》	√			
7.00	《关于拟变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	√			
8.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
9.00	《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	√			
10.00	《关于控股子公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》	√			

委托人名称（签章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：	持股数量：
受托人：	受托人身份证号码：
签发日期：	委托有效期：

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2026-026

崇达技术股份有限公司关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2026年度向银行申请综合授信额度概述

2026年4月27日，崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”或“崇达技术”）召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意下属子公司向银行申请不超过735,000万元的综合授信额度。

为满足公司生产经营活动的资金需求，公司的下属子公司深圳崇达多层线路板有限公司（以下简称“深圳崇达”）、江门崇达电路技术有限公司（以下简称“江门崇达”）、大连崇达电路有限公司（以下简称“大连崇达”）、珠海崇达电路技术有限公司（以下简称“珠海崇达”）、大连崇达电子有限公司（以下简称“大连电子”）、江苏普诺威电子股份有限公司（以下简称“普诺威”）、深圳市三德冠精密电路科技有限公司（以下简称“三德冠”），以及三德冠之全资子公司珠海市三德冠精密电路科技有限公司（以下简称“珠海三德冠”），预计在2026年度向各家银行申请综合授信额度不超过人民币735,000万元。授信形式包括但不限于非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务，具体以与银行签署的合同为准。综合授信额度使用有效期为自公司2025年度股东会审议通过之日起，至公司下一年度股东会召开之日止。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。

二、2026年度向银行申请综合授信额度统计

公司及各子公司2026年度向银行申请综合授信额度具体情况如下：

序号	授信主体	申请授信银行	综合授信额度（万元）
1	深圳崇达	中国银行股份有限公司深圳南头支行	20,000
2		中国工商银行股份有限公司深圳福永支行	20,000
3		交通银行股份有限公司深圳分行	15,000
4		中国民生银行股份有限公司深圳分行	15,000
5		汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、香港上海汇丰银行有限公司	8,000
6		招商银行股份有限公司深圳分行	10,000
7		北京银行股份有限公司深圳分行	10,000
8	江门崇达	中国工商银行股份有限公司江门蓬江支行	40,000
9		交通银行股份有限公司深圳分行	20,000
10		中国民生银行股份有限公司深圳分行	10,000
11		汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、香港上海汇丰银行有限公司	20,000
12		花旗银行（中国）有限公司深圳分行	20,000
13		招商银行股份有限公司深圳分行	10,000
14		上海浦东发展银行股份有限公司大连分行	20,000
15	大连崇达	平安银行大连分行营业部	20,000
16		中国民生银行股份有限公司大连分行	15,000
17		招商银行股份有限公司大连分行	14,000
18		中国农业银行股份有限公司大连经济技术开发区分行	4,000
19		中国工商银行股份有限公司大连金普新区分行	9,000
20		中国银行大连自贸区支行营业部	6,000
21	珠海崇达	中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、珠海金湾支行	30,000
22		中国银行股份有限公司深圳南头支行	130,000
23		交通银行股份有限公司深圳分行	30,000
24		中国民生银行股份有限公司珠海分行	20,000
25		招商银行股份有限公司深圳分行	10,000
26	大连电子	中国银行股份有限公司大连瓦房店支行	1,000
27		中国建设银行股份有限公司大连长兴岛支行	1,000
28		招商银行股份有限公司大连分行	2,000
29		中国工商银行股份有限公司大连长兴岛支行	1,000
30	普诺威	中国工商银行股份有限公司昆山分行	6,000
31		交通银行股份有限公司昆山花桥支行	6,000
32		中信银行股份有限公司苏州分行	15,000
33		中国农业银行股份有限公司昆山分行	20,000
34	三德冠	上海浦东发展银行深圳分行福田支行	8,000
35		上海银行股份有限公司深圳宝安支行	12,000
36		深圳农村商业银行股份有限公司松岗支行	10,000
37		华夏银行股份有限公司深圳分行	9,000
38		兴业银行股份有限公司深圳分行	6,000
39		深圳市中小担小额贷款有限公司	5,000
40		中国建设银行股份有限公司深圳万丰支行	10,000
41		招商银行股份有限公司深圳分行	5,000
42		中国农业银行股份有限公司宝安支行	10,000
43		中国信托商业银行股份有限公司深圳分行	10,000
44		徽商银行深圳科技园支行	6,000
45	珠海三德冠	北京银行股份有限公司深圳分行	33,000
46		上海浦东发展银行深圳分行福田支行	33,000
合计		-	735,000

上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额及融资币种将视公司生产经营实际资金需求来确定。

董事会提请股东会授权公司管理层，在上述授信额度内办理银行综合授信业务相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关法律文件。

本次申请综合授信额度事项尚需提交公司2025年度股东会审议批准。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十九日

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2026-027

崇达技术股份有限公司关于2026年度对子公司担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

截至本公告披露之日，公司对下属子公司担保总额超过最近一期经审计净资产50%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

2026年4月27日，崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”或“崇达技术”）召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2026年度对子公司担保额度预计的议案》。为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展的需要，提高公司融资决策效率，同意公司拟在2026年度为子公司深圳崇达多层线路有限公司（以下简称“深圳崇达”）、江门崇达电路技术有限公司（以下简称“江门崇达”）、大连崇达电路有限公司（以下简称“大连崇达”）、珠海崇达电路技术有限公司（以下简称“珠海崇达”）、大连崇达电子有限公司（以下简称“大连电子”）、江苏普诺威电子股份有限公司（以下简称“普诺威”）、深圳市三德冠精密电路科技有限公司（以下简称“三德冠”），以及三德冠之全资子公司珠海市三德冠精密电路科技有限公司（以下简称“珠海三德冠”），预计在2026年度向各家银行申请综合授信额度不超过人民币735,000万元。授信形式包括但不限于非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务，具体以与银行签署的合同为准。综合授信额度使用有效期为自公司2025年度股东会审议通过之日起，至公司下一年度股东会召开之日止。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。

本次担保范围包括但不限于公司为下属子公司提供融资、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。本次担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。本次担保额度可在子公司之间进行担保额度调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度。

上述担保事项尚需提交公司2025年度股东会审议批准。担保额度使用有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起，至公司下一年度股东会召开之日止。在上述审批额度内发生的担保事项，公司董事会提请股东会授权董事长签署相关担保协议或文件。

二、2026年度对子公司担保额度预计

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次担保额度预计（万元）	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
崇达技术	深圳崇达	100%	59.19%	127,000	98,000	11.06%	否
	江门崇达	100%	41.99%	110,000	120,000	13.55%	否
	大连崇达	100%	34.23%	83,000	88000	9.94%	否
	珠海崇达	100%	70.78%	160,000	220,000	24.84%	否
	大连电子	60%	49.66%	3,000	5,000	0.56%	否
合计		-	-	483,000	531,000	59.95%	-

三、被担保子公司基本情况

（一）深圳崇达多层线路有限公司

1、成立日期：1999年08月27日

2、注册地址：深圳市宝安区沙井街道新桥横岗下工业区新玉路3栋、横岗下工业区第一排5号厂房一楼、四楼，4号厂房一楼

3、法定代表人：姜雪飞

4、注册资本：人民币叁亿伍仟万元

5、经营范围：一般经营项目：双面电路板、多层电路板、多层柔性电路板、HDI电路板、多层刚柔结合型电路板的销售；货物及技术进出口（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）物业管理；停车场服务；机动车充电销售；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：双面电路板、多层柔性电路板、HDI电路板、多层刚柔结合型电路板的生产（限新桥横岗下工业区新玉路3栋）；线路板钻孔加工（限新桥横岗下工业区第一排5号厂房一楼、四楼，4号厂房一楼）。

6、与上市公司的关系：公司持有其100%的股权。

7、主要财务指标：

单位：万元

项目	2025年12月31日	2024年12月31日
资产总额	174,112.71	222,726.60
负债总额	103,058.66	138,474.45
净资产	71,054.05	84,252.15
项目	2025年度	2024年度
营业收入	150,876.89	159,850.46
利润总额	-9,997.16	997.04
净利润	-13,198.10	1,428.44

备注：深圳崇达截止2025年12月31日资产负债率为59.19%。

8、最新的信用等级状况：无外部评级。不属于失信被执行人。

（二）江门崇达电路技术有限公司

1、成立日期：2010年07月09日

2、注册地址：江门市高新区连海路363号

3、法定代表人：姜雪飞

4、注册资本：人民币捌亿元

5、经营范围：双面线路板、多层线路板、柔性线路板的设计、生产和销售；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、与上市公司的关系：公司持有其100%的股权。

7、主要财务指标：

单位：万元

项目	2025年12月31日	2024年12月31日
资产总额	505,821.33	444,081.35
负债总额	358,008.03	293,808.75
净资产	147,813.29	150,272.60
项目	2025年度	2024年度
营业收入	181,831.63	107,746.47
利润总额	1,052.69	7,405.16
净利润	1,540.70	7,041.26

备注：珠海崇达截止2025年12月31日资产负债率为70.78%。

8、最新的信用等级状况：无外部评级。不属于失信被执行人。

（五）大连崇达电子有限公司

1、成立日期：2004年02月05日

2、注册地址：辽宁省大连长兴岛经济区长城路108号

3、法定代表人：孙利刚

4、注册资本：人民币3400万元

5、经营范围：印刷线路板的设计、生产、销售；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、股权结构：

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
崇达技术	2,040	60%
孙利刚	1,360	40%
合计	3,400	100%

7、主要财务指标：

单位：万元

项目	2025年12月31日	2024年12月31日
资产总额	20,068.82	21,600.43
负债总额	9,965.82	13,314.29
净资产	10,103.00	8,286.15
项目	2025年度	2024年度
营业收入	15,837.82	13,625.25
利润总额	2,132.28	3,408.77
净利润	1,816.86	2,823.15

备注：大连电子截止2025年12月31日资产负债率为49.66%。

8、最新的信用等级状况：无外部评级。不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司尚未就本次担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

上述担保额度根据公司及子公司日常经营及项目建设资金需求设定，能满足其业务顺利开展需要，促使公司及子公司持续稳定发展，经对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，且其他股东基于呈，楼帅，吕亚均按照其持股比例提供连带责任担保。董事会认为该担保事项符合公司整体利益，公司及子公司的资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内。

公司本次担保符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，能够有效控制公司对外担保风险，公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，对被担保对象生产经营等方面具有较强的管控力，担保风险可控，不会损害上市公司及全体股东的利益。

六、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至目前，公司已审批的有效担保额度总金额为605,610万元（含合并报表范围内子公司的有效担保额度542,000万元，对参股子公司三德冠及其子公司的有效担保额度63,610万元），占最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为68.38%；公司为子公司授信相关业务签署的担保合同总金额为523,670万元，占最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为59.13%。

子公司实际使用银行授信余额为121,439.98万元，占最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为13.71%。由于担保义务是在子公司实际发生授信业务（如开具银行承兑汇票、贷款等）时产生，因此公司实际需承担担保义务的金额为121,439.98万元。

公司无逾期担保事项和担保诉讼事项。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十九日

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2026-028

崇达技术股份有限公司关于为参股子公司提供担保额度预计暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

截至本公告披露之日，公司对下属子公司担保总额超过最近一期经审计净资产50%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保事项概述

（一）担保事项概述

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”或“崇达技术”）拟为参股子公司深圳市三德冠精密电路科技有限公司（以下简称“三德冠”）提供担保额度预计，具体内容如下：

三德冠因日常生产经营的需要，拟向银行申请授信额度。为解决三德冠生产经营所需资金，提高融资决策效率，公司董事会同意公司按持股比例49%为三德冠融资提供不超过人民币74,970万元担保额度，三德冠其他股东按股不低于持股比例51%提供连带责任担保。本次担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式。本次担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。担保额度使用有效期为自公司2025年度股东会审议通过之日起，至公司下一年度股东会召开之日止。

二、程序履行情况

2026年4月27日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于为参股子公司提供担保额度预计暨关联交易的议案》。董事会审议该议案时，关联董事余忠华先生已对该议案回避表决。

公司董事余忠华先生同时担任三德冠董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次担保事项构成关联交易，尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司董事长在上述担保额度范围内作出决定并签署相关文件，公司管理层负责办理相关具体事宜。与该事项有关联关系的关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

三、被担保人基本情况

1、基本信息

被担保人名称	深圳市三德冠精密电路科技有限公司
成立时间	2003年2月19日
住所	深圳市宝安区松岗街道红星社区毗塘第一工业区50栋101；在松岗街道溪头社区溪头第三工业区工业一路5号厂房设有经营场所从事生产经营活动。
法定代表人	张仁海
注册资本	8,000万元
统一社会信用代码	91440300774617832U
经营范围	一般经营项目是：产销挠性线路板（不含氰钛工序）；按深管管准证字第2003-643号核准事项经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：生产经营PCB胶接插件、新型电子器件。

2、股权结构

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
崇达技术	3,920	49.00
楼宇星	2,040	25.50
楼帅	1,224	15.30
吕亚	816	10.20
合计	8,000	100.00

3、主要财务数据

单位：万元

项目	2025年12月31日	2024年12月31日
资产总额	89,890.70	91,228.58
负债总额	61,652.31	60,427.27
净资产	28,238.39	30,801.32
项目	2025年度	2024年度
营业收入	54,757.88	55,401.73
利润总额	-3,159.64	-6,960.90
净利润	-2,563.65	-5,660.47

备注：

1、三德冠截止2025年12月31日资产负债率为68.59%。

2、三德冠最新的信用等级状况：无外部评级。不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司尚未就本次担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、董事会意见

上述担保额度根据公司及子公司日常经营及项目建设资金需求设定，能满足其业务顺利开展需要，促使公司及子公司持续稳定发展，经对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估的基础上，董事会认为该担保事项符合公司整体利益，公司及子公司的资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险处于公司有效的控制范围之内。

公司上述担保符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，能够有效控制公司对外担保风险，公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，对被担保对象生产经营等方面具有较强的管控力，担保风险可控，不会损害上市公司及全体股东的利益。

六、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至目前，公司已审批的有效担保额度总金额为605,610万元（含合并报表范围内子公司的有效担保额度542,000万元，对参股子公司三德冠及其子公司的有效担保额度63,610万元），占最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为68.38%；公司为子公司授信相关业务签署的担保合同总金额为523,670万元，占最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为59.13%。

子公司实际使用银行授信余额为121,439.98万元，占最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为13.71%。由于担保义务是在子公司实际发生授信业务（如开具银行承兑汇票、贷款等）时产生，因此公司实际需承担担保义务的金额为121,439.98万元。

七、公司与该关联人已发生的其他关联交易的情况

关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年度发生金额（万元）	2025年12月31日金额（万元）
三德冠	为关联人提供商品、原材料、租赁服务	参照市场价格	726.65	189.61
	购买关联人提供的商品和劳务		348.72	102.26
合计	-	-	1,075.37	291.87

八、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议；

2、2026年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十九日

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2026-029

崇达技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含下属子公司）使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自本次年度董事会审议批准之日起，至公司下一年度董事会召开之日止；单次募集资金暂时补充流动资金的期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环使用。

一、募集资金基本情况

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准崇达技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1224号）核准，公司非公开发行人民币普通股202,839,756股，共计募集资金总额1,999,999,994.16元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币18,057,376.08元，实际募集资金净额为人民币1,981,942,618.08元。上述募集资金已于2023年3月10日到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资报告》（天健验[2023]7-52号）。

根据公司《2022年度非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票募集资金用于以下项目：

单位：万元人民币

序号	项目名称	项目实施主体	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	珠海崇达电路技术有限公司新建电路板项目（二期）	珠海崇达电路技术有限公司	365,065.83	200,000.00

2、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》等规定，公司开立了募集资金专户进行存储。具体内容详见公司于2023年4月6日披露在巨潮资讯网的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2023-021）。

3、募集资金的使用及余额情况

截至2025年12月31日，“年产开发行”的募集资金存放专项账户的存款余额为740,157,785.49元，加上暂时补充流动资金168,000,000.00元，募集资金余额为908,157,785.49元（含募集资金理财收益）。

二、前次闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

1、2025年4月15日，公司召开的第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含下属子公司）在不影响正常生产经营及项目投资建设的前提下，使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年4月17日在指定媒体刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-013）。

2、公司在上述规定期限内使用了19,100万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2026年4月13日，公司已将上述补充流动资金全部归还至募集资金专用账户，并将该募集资金的归还情况及时通知了公司的保荐机构和保荐代表人。至此，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已完成。具体内容详见公司于2026年4月14日在指定媒体上刊登的《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2026-017）。

三、本次利用闲置募集资金补充流动资金对公司的影响及保障措施

公司上述募集资金虽已到位，由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目建设进度，暂未投入使用的募集资金出现暂时闲置的情况。为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金。

2、对公司的影响

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司经营规模的不断扩大和对外投资给公司资金需求带来一定的压力，所需的日常经营资金明显增加，若公司使用3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，按中国人民银行同期贷款基准利率3.10%测算，预计可节约财务费用约930万元。

3、关于本次使用闲置募集资金的承诺与保障措施

（1）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形；

（2）如果募投项目建设进度加快，公司将根据实际需要及时把本次补充流动资金的募集资金提前归还至募集资金专户，保证不影响募集资金投资项目正常进行，如形成流动资金缺口将通过其他融资方式自行解决；

（3）自本次董事会审议通过之日的过去十二个月内公司未进行风险投资，在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司承诺不进行风险投资，不对子公司以外的对象提供财务资助；

（4）在本次补充流动资金到期日之前，公司将及时将该部分资金归还至募集资金专户；

（5）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种，可转换公司债券等的交易；

（6）本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定。

五、保荐机构的核查意见

保荐机构认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在不影响募集资金项目建设和募集资金安全的情况下，拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司生产经营的实际情况，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求，履行了必要的决策程序。保荐机构同意公司（含下属子公司）使用3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第五次会议决议；

2、中信建投证券股份有限公司关于崇达技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

崇达技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十九日

证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2026-030

崇达技术股份有限公司关于计提2025年度资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司计提2025年度资产减值准备的议案》，根据《上市公司信息披露监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）本次计提资产减值准备的原因

根据《上市公司信息披露监管指引第1号——主板上市公司规范